

中钨高新材料股份有限公司 关于金洲公司印制电路板用高端微型 精密刀具技改扩能项目的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中钨高新材料股份有限公司（以下简称公司）于2026年5月15日召开了第十一届董事会第十次（临时）会议，审议通过了《关于金洲公司印制电路板用高端微型精密刀具技改扩能项目的议案》。为满足市场对印制电路板用高端微型精密刀具的需求、巩固市场地位、提升企业竞争力、促进企业高质量发展，公司控股子公司深圳市金洲精工科技股份有限公司（以下简称“金洲公司”）将实施新增高端微型精密刀具产能1.5亿支/年建设项目，具体情况如下：

一、项目投资概况

1. 项目将在金洲公司现有厂房实施，预计总投资1.825亿元，建设期一年，第二年达产。

2. 本次投资建设的资金来源为金洲公司自有资金1.625亿元，银行借款0.2亿元，后续如需改变资金来源，将根据规定履行相应审批程序。

3. 本次投资不涉及关联交易，不构成中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形，无需提交公司股东会审议。

二、项目基本情况

（一）项目建设必要性

随着世界电子信息产业的发展，电子电路市场需求快速上升，印制电路用微型精密刀具有着良好的市场前景。金洲公司现有产能无法满足市场需求。项目建设符合国家产业政策、且扩产有利于实现规模效益，提升企业的综合竞争力。

（二）项目建设内容：新增印制电路板用高端微型精密刀具产能1.5亿支/年。

（三）项目效益分析

投资效益：经初步测算，项目投资财务内部收益率（%）（所得税后）为16.48%。

社会效益：项目实施后，将促进企业生产水平的提高，扩大生产规模，满足市场需求，提高市场占有率；新增工人和技术人员岗位需求，可创造就业机会减轻社会就业压力；降低生产能耗，节能减排。

三、对公司的影响

本项目建成后有利于金洲公司进一步扩大印制电路板用高端微型精密刀具市场占有率，巩固市场地位，提升盈利能力，具有较好的社会效益和经济效益。预计项目短期内不会对公司财务状况和经营成果构成重大影响。

四、风险提示

前述投资项目是公司基于当前市场前景而作出的判断，可能受国内外市场环境、行业竞争格局、主要原材料供应及价格波动、技术替代及流失、行业政策调整等诸多因素影响，存在实施进度不达预期、业务拓展不理想等方面的风险，项目预期收益存在一定的不确定性。公司将积极采取有效措施应对风险。如在项目实施过程中涉及需要披

露的信息，公司将严格按照相关监管要求及时履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。

五、备查文件

公司第十一届董事会第十次（临时）会议决议。

特此公告。

中钨高新材料股份有限公司董事会

二〇二六年五月十六日